

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЕНСОРНОГО ЕМКОСТНОГО ЭКРАНА

А. А. Демин, Д. С. Терентьев

Исследованы и проанализированы технологические процессы микроэлектроники, обеспечивающие создание электронных устройств сенсорного ввода информации, работающих на емкостном и резистивном принципах построения. Сформулированы проблемы существующих микроэлектронных технологий и предложен новый, альтернативный способ производства микроэлектронных емкостных сенсорных экранов. Предложены результаты исследований, позволяющие в 6–8 раз снизить технологическую себестоимость емкостного сенсорного экрана, повысить его надежность до 1 млрд прикосновений и светопропускаемость свыше 92 %. На основе последних микроэлектронных технологий предложен способ формирования слоев сенсорной панели, операции которого могут протекать при температурах, меньших в 1,5–2 раза, чем в случае традиционной технологии.

Ключевые слова: сенсорные экраны, технология ITO, себестоимость, резистивная и емкостная технологии изгото-
влении.

ВВЕДЕНИЕ

По состоянию на начало 2013 г. сенсорный экран стал одним из самых дорогих периферийных компонентов в мобильных электронно-вычислительных устройствах — смартфонах, мобильных телефонах и т. п. И чем больше массово-габаритные характеристики этого устройства, тем выше размер диагонали сенсорного экрана и доля дисплея в формировании общей стоимости устройства. Это обусловлено существующими ограничениями микроэлектронных технологий производства, в которых используются редкие, дорогостоящие и хрупкие материалы (например, индий [1]). Кроме того, это связано со сложностью формы необходимых элементов в конструкции сенсорных экранов, необходимостью в проведении большого числа операций [2].

Задача микроминиатюризации и снижения себестоимости сенсорных элементов ввода информации особенно актуальна именно для мобильной электроники, в которой на данный момент применяются в основном резистивные и емкостные сенсорные экраны. Первые основаны на изменении электрическо-

го сопротивления контактирующих при прикосновении к экрану резистивных пленок, а вторые на регистрации изменения электрической емкости вследствие добавления к ней емкости человеческого тела [3].

Прогнозирование развития микроэлектронной индустрии имеет тенденции к дальнейшему распространению сенсорного интерфейса ввода и на персональные компьютеры [4]. Это подтверждает актуальность приводимых в статье исследований и разработок по альтернативной и более дешевой микроэлектронной технологии изготовления сенсорных экранов для их повсеместного внедрения (в первую очередь емкостной сенсорной технологии) в устройствах с большими диагоналями.

Работы в области систем сенсорного ввода для широкоматральных устройств отображения информации для персонального компьютера (помимо широко распространенных для мобильных электронных устройств) в настоящий момент ведутся целым рядом компаний [5], в том числе и программного обеспечения для таких систем. Например, Microsoft Corp. в октябре 2012 г. закончила рабо-

ту над операционной системой (ОС) Windows 8, где по большей части многие функции адаптированы именно под сенсорный интерфейс ввода. Система включена в новый Internet Explorer 10, который быстрее и динамичнее своего предшественника и разработан в первую очередь для сенсорного управления (любые действия в сети выполняются простыми касаниями пальцев) [6].

Компания Google Inc. изначально (начиная с 2009 г.) разрабатывала свою ОС Android для сенсорного управления, а в недавно выпущенной очередной версии Android 4.0 (ноябрь 2012 г.) помимо обширных возможностей для сенсорного ввода информации предусмотрено ПО, адаптированное и под бесконтактный ввод (реализовано пока только в веб-браузерах) — технология “floating-touch” [7].

Тем не менее, использование сенсорной емкостной технологии для крупногабаритных дисплеев ограничивается пока высокой стоимостью изготовления единицы площади, чувствительной к прикосновению поверхности устройства отображения [1].

СРАВНЕНИЕ И АНАЛИЗ МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЕНСОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ

На настоящий момент в емкостных и резистивных сенсорных экранах в основном применяются технологии изготовления на основе материалов из оксидов индия и олова (ITO – indium tin oxide) [10].

Рассмотрим классификацию сенсорных экранов. Сенсорный экран – это система ввода-вывода информации, в которой устройство отображения неразрывно связано с элементами ввода. Для этого на обычный экран (жидкокристаллический индикатор, органический светоизлучатель) наносятся проводящие и прозрачные материалы, обеспечивающие передачу информации, либо создаваться система покрытия поверхности экрана излучениями различной природы (электромагнитными, механическими, акустическими) и частотного диапазона.

Таким образом, имеем четыре основных принципа работы сенсорных экранов: резистивный, емкостной, с определением поверхностно-акустических волн и оптический.

На основе этих принципов разработан десяток сенсорных технологий и конструкций экранов, классификация которых

изображена на рис. 1 в соответствии с используемой сенсорной технологией.

Резистивная и емкостная – основные технологии организации чувствительного слоя на поверхности экрана (см. таблицу). Большая часть всех сенсорных экранов для мобильных устройств изготовлена по одному из этих принципов. Инфракрасные, на поверхностно-акустических волнах (ПАВ) применяются в основном в стационарных терминалах ввода-вывода информации. DST-экраны, тензометрические наиболее редки в использовании из-за своей сложности конструкции и высокой стоимости изготовления.

Основные характеристики сенсорных экранов

Параметр	Вид сенсорной технологии							
	Емкостная	Проекционно-емкостная	Резистивная четырехпроводная	Резистивная пятипроводная	Матричная	Индукционная	На ПАВ	Инфракрасная
Прозрачность, %	90	90	75	80–85	85	90	95	100
Надежность (среднее число нажатий, млн)	200	1000	3–10	35	35	Ограничивается только надежностью электроники	50	Бесконечное число (ограничивается только загрязнением датчика)
Возможность мультитача, но позволяющего только масштабирование изображения	+	–	–	+	+	–	–	–
Возможность мультитача	–	+	–	–	–	–	–	–
Точность определения координат	Определяется размером пальца	Не более 1 мм	Не более 4 мм	Не более 3 мм	Не менее 3,5–4 мм	0,15–0,5 мм	Не более 2 мм	Определяется количеством горизонтальных и вертикальных сканирующих лучей
Время отклика (быстро-действие), мс	5...10	4...5	10	5	230...350	18	10	20
Средняя толщина экрана, мм	3...8	3...18	2...3	2...3	0,5...3,5	–	6...12	12...13
Измерение силы нажатия	–	+	–	–	–	+	+	–
Диапазон рабочих температур, °C	0...+35	–40...+70	+15...+55	–10...+60	0...+50	–	От –20...0 до +40...+50	–20...+70
Влажность, %	5...90	5...90	20...90	20...90	0...90	–	10...90	10...90
Защита от внешней среды (устойчивость к жидкостям, грязи и т. д.)	+	+	+	+	+	+	–	–

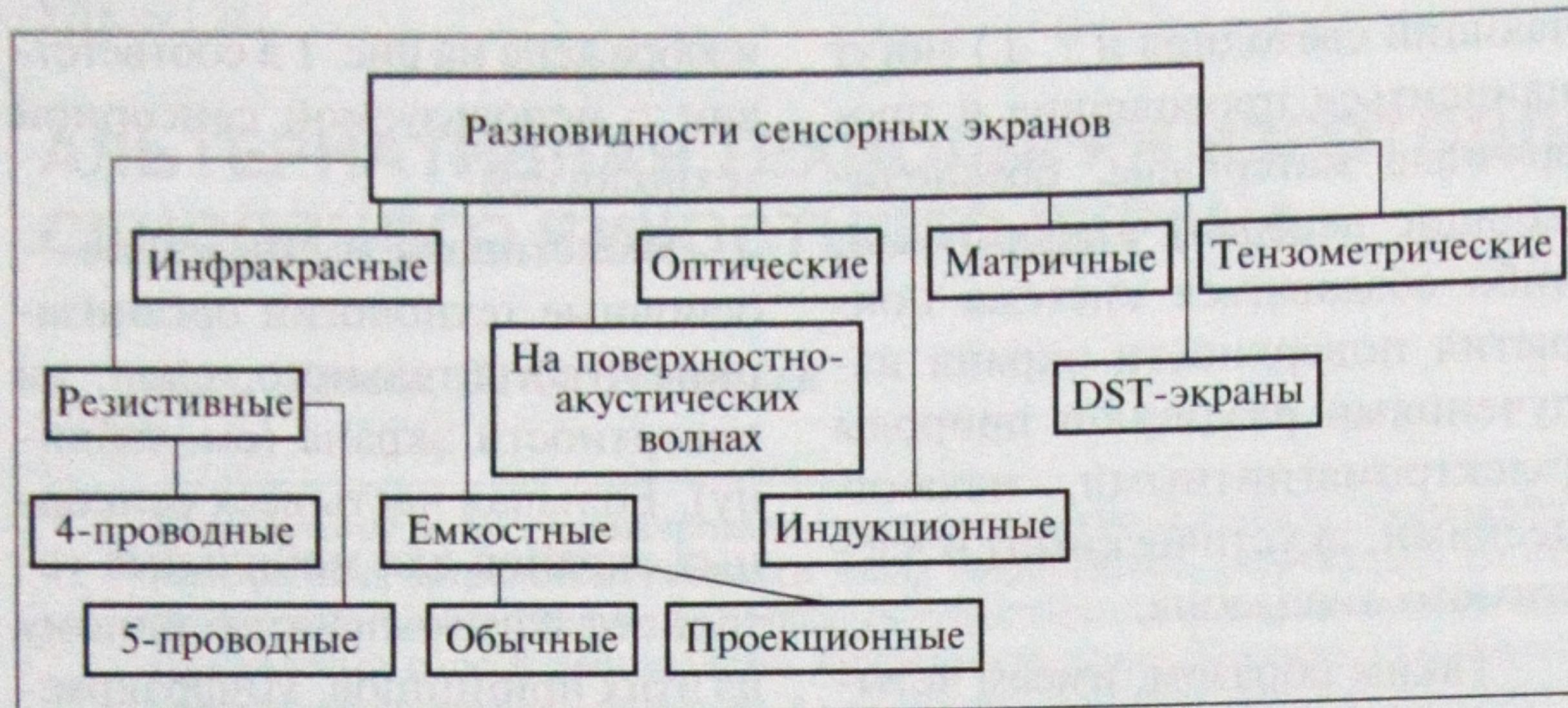


Рис. 1. Классификация сенсорных экранов

Проекционно-емкостные экраны изготавливаются следующим образом [8]. Проводящий слой ITO покрывается первым слоем из защитного клея, затем прокладываются печатные проводники из меди для формирования сетки электродов проекционно-емкостной панели и наносится второй слой из защитного клея снаружи печатных проводников (видимой части экрана).

Достоинствами такой технологии являются:

- материал ITO бесцветен и обладает хорошей прозрачностью для излучения видимого спектра;

- резистивные свойства оксидов индия и олова в электрических цепях проявляются в резистивных экранах путем изменения электрического сопротивления слоя ITO и последующего вычисления координаты прикосновения, а в емкостных экранах резистивные свойства используются в проводящей обкладке;

- возможность функционирования во всех климатических условиях (диапазон рабочих температур может достигать от -40 до $+70$ °C) и в любой среде, в широком диапазоне относительной влажности (от 10 до 90 %);

- хорошая проводимость материала ITO.

Самые первые технологии ITO имели множество недостатков: светопропускаемость, как правило, не превышала 90 %, осаждение ITO проходило при высоких температурах, которые повреждали гибкие подложки дисплеев (от 200 до 500 °C, в среднем 300 °C), а описанный выше способ изготовления применяется в основном для резистивных экранов, где невозможен мультитач и желателен ввод информации стилусом, а не пальцами.

Дальнейшее развитие технологии ITO включало в себя разработку новых способов изготовления поверхности-емкостных, проекционно-емкостных экранов. В основном, новые способы включали в себя, например, такой, когда прозрачный проводящий материал, нанесенный на верхнюю поверхность гибкой пластиковой пленки, затем покрывался слоем металла. Проводящий слой изготавливается, как правило из Ag, Cu, Au и Al, а металлический включает в себя элементы Ni, Cr, Ni—Cr, Ti, Sn, Mo [9].

Преимуществами способа изготовления сенсорных экранов от компании LG INNOTEK CO являются [9]:

- более высокая гибкость (в сравнении с первыми технологиями ITO для резистивных экранов), эластичность получаемой сенсорной панели;

- прозрачный проводящий материал, нанесенный на верхнюю поверхность гибкой пластиковой пленки, обеспечивает высокую светопропускаемость (свыше 90 %) сенсорного экрана;

- сенсорный экран, изготовленный по такой технологии, поддерживает ввод информации как пальцем, так и стилусом.

Однако наряду с устраненными недостатками по-прежнему остаются сложности проведения технологических процессов и создания конструкций пленок для проекционно-емкостных экранов. Также процесс удаления и предварительной обработки примесей на поверхности пленки ITO включает предварительную обработку ионными пучками с использованием, по меньшей мере, двух газов: одного из O₂, O₃, N₂, N₂O, NO₂ и CO и инертного газа Ar, Kr или Xe.

Недавнее открытие технологии ITO QField от компании Quantum Research Group состоит в использовании метода переноса заряда [10]. Применение этого метода дает возможность получать сенсорные экраны емкостного типа, используя только один проводящий слой из окислов индия и олова. Обычно в емкостных и резистивных сенсорных экранах применяются два таких слоя. Технология QField позволяет обойтись без отверстий в панели, изолирующих слоев и желобков, так как слой ITO печатается на обратной стороне поверхности сенсорного экрана, который изготавливается из стекла или пластика.

Эта особенность технологии существенно упрощает конструкцию экрана и уменьшает его стоимость в сравнении с ITO с двумя слоями, описанной выше. Толщина панели может быть уменьшена до 3 мм, а один слой ITO делает экран более прозрачным. Он пропускает 90 % светового потока от источника подсветки, что позволяет увеличить яркость и контрастность ЖК-экрана и уменьшить мощность ламп подсветки [10].

Тем не менее, еще остаются недостатки использования материалов ITO во всех перечисленных выше технологиях — это редкие (высокая себестоимость) и хрупкие (посредственная надежность) материалы, а также необходимость организации сложных технологических процессов формирования тонких пленок из оксидов индия и олова с различным рисунком и формой.

ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМ “СЕНСОРНОГО ВВОДА” И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Сформулируем основные проблемы традиционных микроэлектронных технологий изготовления сенсорных панелей на основе оксида индия и олова:

- типичное сопротивление слоя ITO находится в диапазоне 10...100 Ом/мм²;
- светопропускаемость даже в самых последних разработках не превышает 92...93 %;
- высокая стоимость оксида индия, легированного оловом (материал ITO) — около 10 000 долларов США за 1 кг, и, как следствие, большие издержки при производстве таких сенсорных экранов;
- хрупкость материалов на основе оксидов олова и индия;

— высокие требования к технологической среде, например, использование при производстве экранов инертных газов.

Рассмотрим одно из решений этих проблем ведущими мировыми компаниями.

На данный момент, в первом квартале 2013 г., компания Fujifilm, используя свой опыт работы с серебром, занимается разработкой новой, более дешевой технологии производства проекционно-емкостных экранов, не использующей принципы традиционной технологии на основе ITO [11]. Ее наличие позволит повысить количество сенсорных устройств с большой диагональю.

Новая технология от Fujifilm подразумевает использование галогенидов серебра для создания сверхтонких чувствительных датчиков обнаружения прикосновения.

Галогениды серебра — это химические соединения серебра с галогенами: фторид, хлорид, бромид и иодид. Хлорид серебра служит детектором космического излучения, применяется в медицине. Суспензия светочувствительных микрокристаллов галогенида серебра используется для производства фотоэмulsии. По словам разработчиков новые датчики будут давать более точные показания, будут оставаться почти невидимыми и их можно будет использовать для производства гибких дисплеев. Их можно согнуть в отличие от экранов ITO, которые легко ломаются [11].

Можно упомянуть и другие разработки альтернатив технологиям ITO. Так, например, недавно было заявлено о возможности выпуска нового типа сенсорных экранов с применением сверхпрочного искусственного сапфира. Работы над этой инновационной технологией ведут

компания GT Advanced Technologies. Впервые она представила результаты своих исследований на выставке MWC-2013, предложив в качестве базового сырья корундовую керамику. Цена разработки в переложении на 1 дюйм дисплея предварительно составляет 1 доллар США, тогда как текущая стоимость современных сенсорных емкостных экранов составляет порядка 3—4 доллара за один дюйм [12].

Стоит также иметь ввиду и научные исследования в области графеновых гибких сенсорных дисплеев, ведущиеся с 2004 г. [13]. Но эти продукты пока слишком высоки по стоимости затрат на изготовление и поэтому далеки от стадии коммерциализации.

МОДИФИКАЦИЯ ПРОЕКЦИОННО-ЕМКОСТНОЙ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ

Конструкция модифицированной проекционно-емкостной панели сенсорного экрана представляет собой матрицу конденсаторов, выполненных не в виде пересечения проводников (как в классическом проекционно-емкостном сенсорном экране), а дискретных площадок в виде пар двух толстых проводящих пленок, разделенных диэлектрическими пленками, а между собой полистиролом (рис. 2). Эти конденсаторы имеют равные геометрические размеры пластин и равные расстояния между ними, следовательно, равные значения электрической емкости. К каждому из них подведены контакты для измерения напряжения в виде печатных проводников на плате [14].

Для пояснения принципа работы представим работу такого экрана в виде следующей модели (рисунки 3, 4).

Конденсаторы экрана расположены на рисунке для удобства

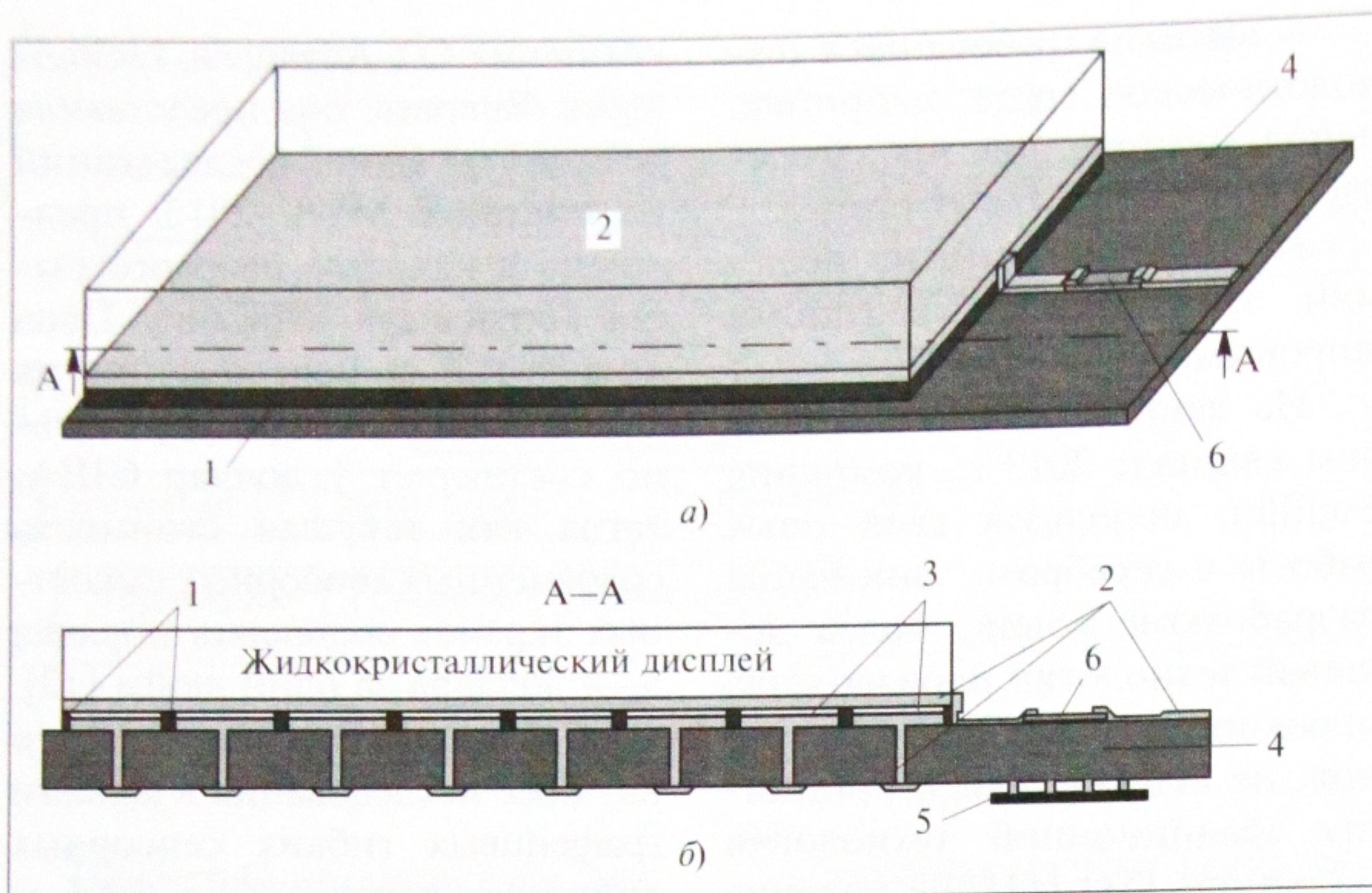


Рис. 2. Конструкция модифицированного проекционно-емкостного экрана [14]:
 а — структура; б — вид сенсорного экрана в разрезе; 1 — разделяющая и обрамляющая матрицу из конденсаторов сетка из полистирола; 2 — проводниковый материал; 3 — диэлектрик между обкладками; 4 — отверстия для подсоединения проводников к нижним обкладкам в плате; 5 — интегральная микросхема специализированного контроллера определения координат касания (с обратной стороны); 6 — толстопленочный резистор

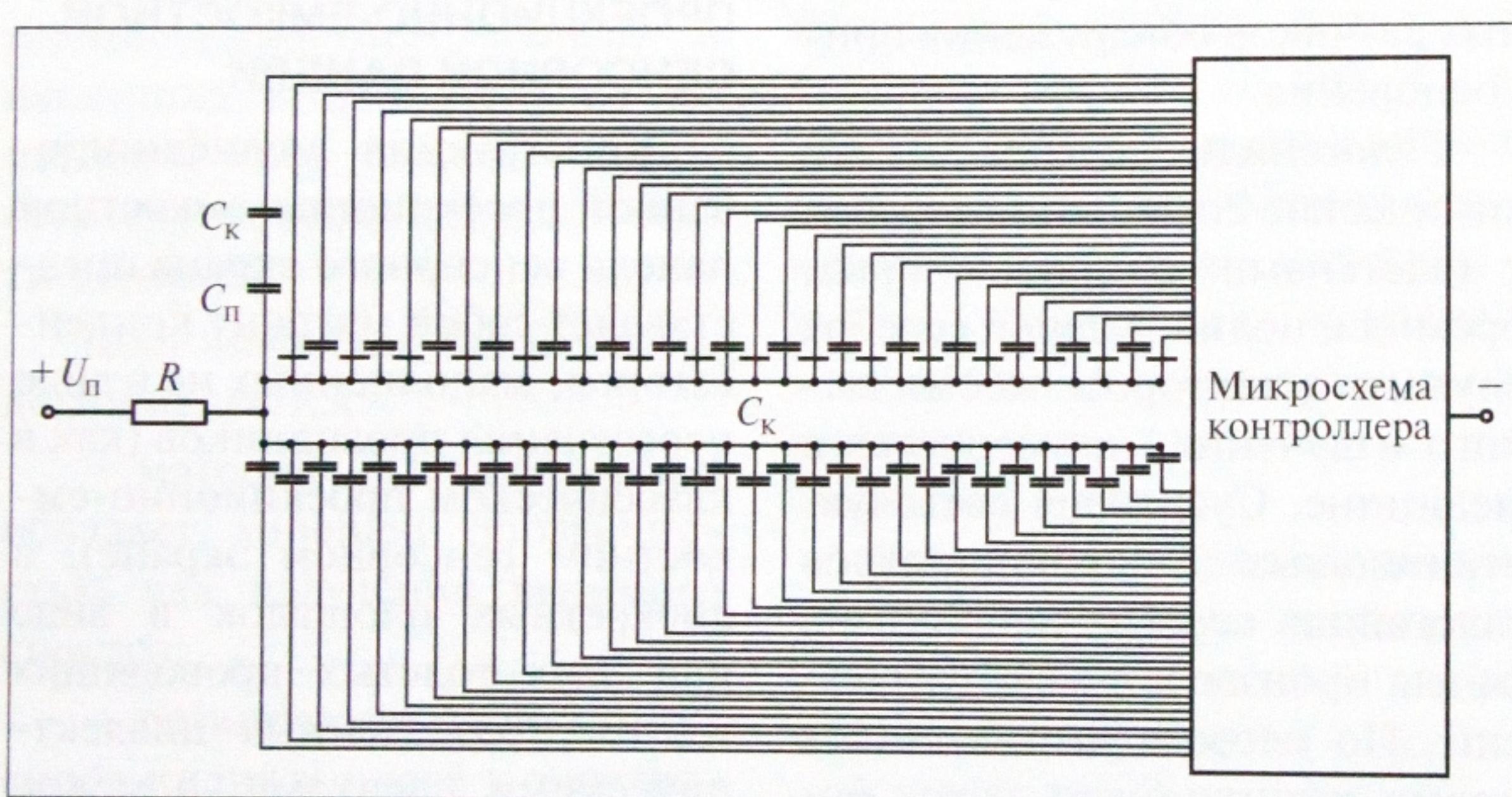


Рис. 3. Топологическая модель матрицы проекционно-емкостного экрана [14]

в виде двух рядов, по 32 в каждом. После падения напряжения питания $U_{\text{п}}$ на резисторе R электрический ток поступает в равной степени на 64 конденсатора, соединенных параллельно.

Пользователь, совершая касание к участку дисплея над произвольным конденсатором (на рис. 3 выбран первый конденсатор слева в верхнем ряду) емкости C_{k} , образует последовательно подключенную к емкос-

ти конденсатора дополнительную емкость прикосновения $C_{\text{п}}$ (C_{k} — емкость конденсатора при отсутствии прикосновения).

Затем электрический ток, проходящий через конденсаторы, достигает микросхемы специализированного контроллера, который определяет координаты касания путем фиксирования изменения (увеличения) напряжения после соответствующего конденсатора, сравнивая

его с эталонным значением напряжения. Контроллер способен распознавать два и более прикосновения.

Технология “floating-touch” может быть реализована в таком экране и без внесения в конструкцию дополнительных мощных датчиков регистрации отдаленных электрических емкостей. Так, в обычном проекционно-емкостном экране для образований емкостей используются пересечения тонких, порядка нескольких сотен микрометров, проводников, поэтому площадь их пересечения очень мала ($0,01 \dots 0,05 \text{ мм}^2$). Следовательно, значение образуемой электрической емкости слишком низкое для регистрации емкости тела человека на расстоянии [14].

Толщина разделяющей сетки $d_{\text{гр}}$ у границ матрицы конденсаторов в два раза меньше основной d и равна 0,25 мм. Такое решение в конструкции сенсорной матрицы позволит изолировать нижние обкладки, расположенные по краям матрицы, от внешнего пространства и, в особенности в месте соединения проводника с верхней обкладкой, от входной проводящей шины. Также дополнительное обрамление разделяющей сетки служит как несущая конструкция на плате для матрицы конденсаторов. Нижние обкладки показаны пунктирной линией и представляют собой на виде сверху квадрат со стороной 7,5 мм.

В разработанном проекционно-емкостном экране, где используются электроды из толстых пленок (толщиной в несколько десятков микрометров) для образования емкостей с площадью примерно на четыре порядка больше, и электрическая емкость, соответственно,

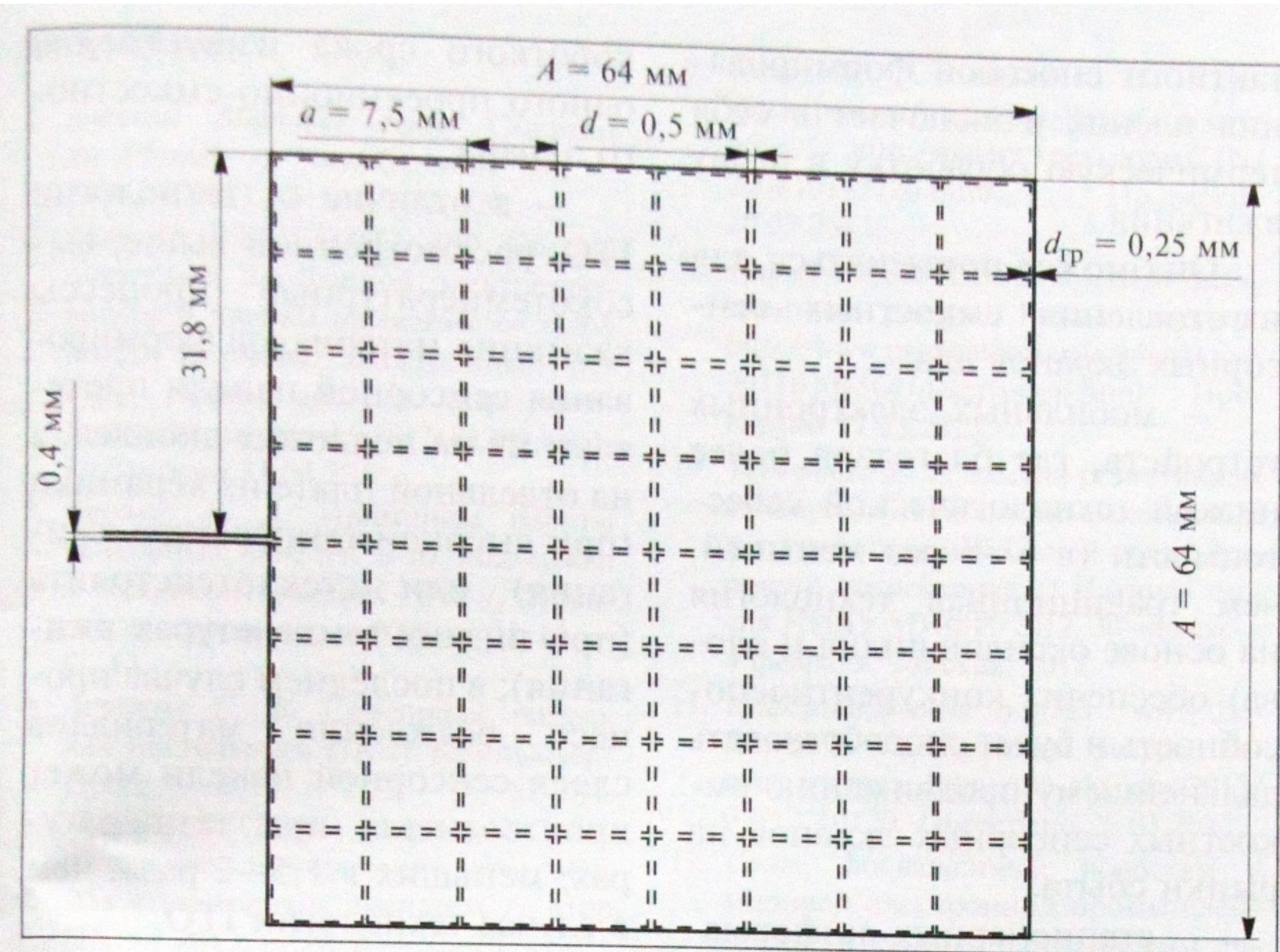


Рис. 4. Топология сенсорной матрицы, вид сверху:
A — сторона верхней обкладки

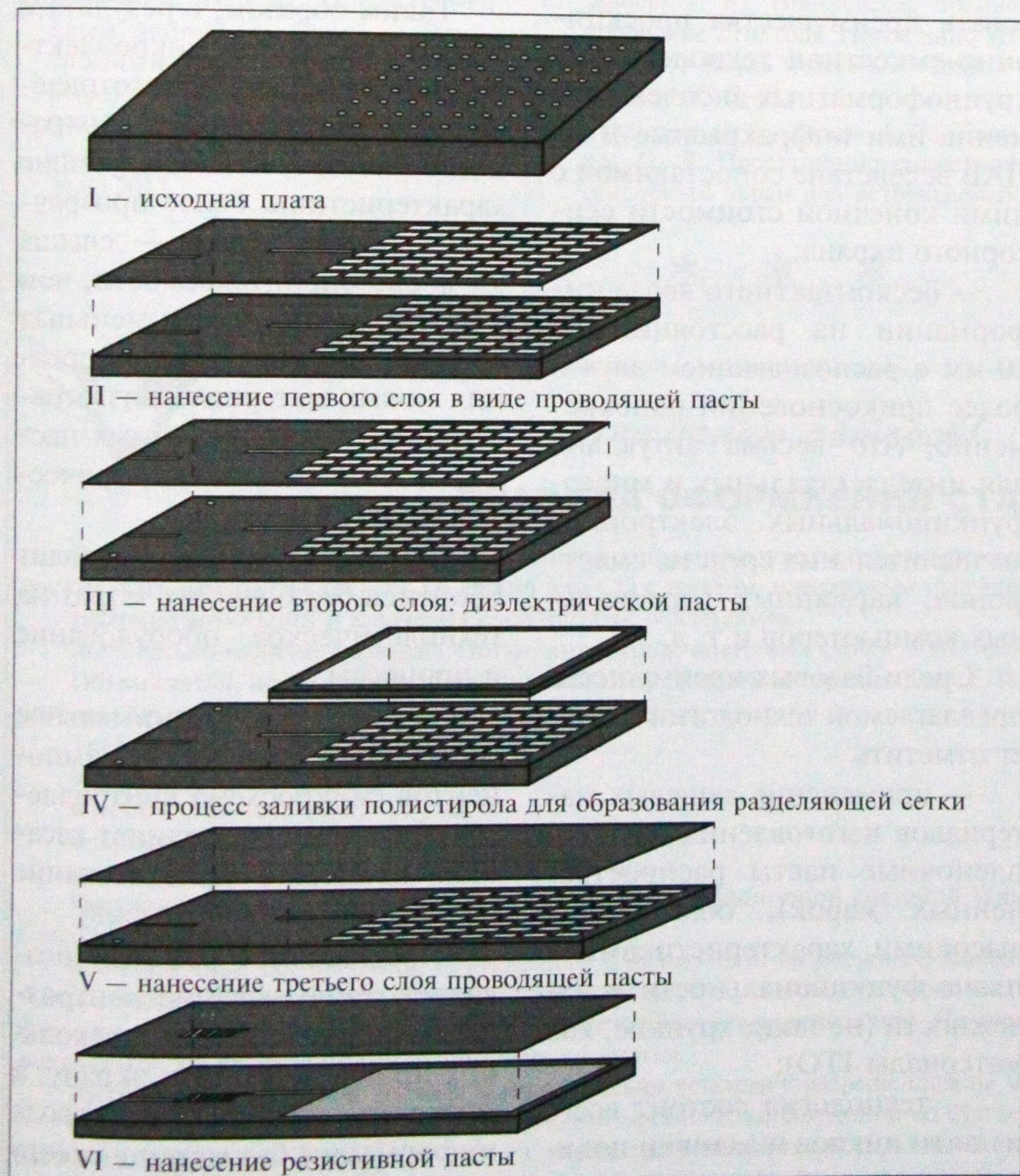


Рис. 5. Этапы нанесения толстопленочных сенсорных структур

также будет намного больше при таком же расстоянии между обкладками. Этого достаточно для регистрации емкостей на расстоянии до 10...20 мм без использования датчиков “собственной емкости”.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МИКРОЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЕМКОСТНЫХ ЭКРАНОВ

Формирование элементов проекционно-емкостного сенсорного экрана с помощью толстопленочной микроэлектронной технологии позволяет получить более низкие издержки в сравнении с другими технологиями изготовления проекционно-емкостных сенсорных панелей. При этом остаются те же функциональные характеристики получаемого изделия: время отклика 4—5 мс, распознавание двух и более прикосновений одновременно (функция multi-touch), а также определение объектов ввода на расстоянии до 20 мм от поверхности экрана (floating-touch), но с возможностью регистрации нескольких объектов, что не реализовано в этой функции от компании Sony Inc. [15]. Также сохраняются и такие характеристики, как диапазон рабочих температур от -40 до $+70$ °C, функционирование изделия при относительной влажности от 10 до 90 %.

Разработанная технология включает в себя использование проводящих, резистивных и диэлектрических паст, поочередно наносящихся при помощи трафаретной печати на поверхность подложки или платы (керамической в случае высокотемпературных паст и из стеклотекстолита/гетинакса/фторопласта в случае низкотемпературных полимерных паст) с повторяющимися циклами нанесение—суш-

ка—вжигание—смена трафарета и пасты.

Вжигание осуществляется в печах конвейерного типа с постепенным повышением температуры до максимальной, затем выдержкой при ней и охлаждением. Каждый последующий слой вжигается при меньшей температуре, чем предыдущий. После нанесения диэлектрической пасты поверх нижних сформированных обкладок заливается сетка из полистирола для изоляции конденсаторов друг от друга, а затем, после ее остывания и затвердевания, наносится последний слой проводящей пасты для формирования общей верхней обкладки.

Более подробно технологические этапы формирования сенсорных элементов в виде матрицы конденсаторов представлены на рис. 5.

Предлагаемая технология производства позволяет повысить светопропускаемость до 100 % (у проекционно-емкостных аналогов с сеткой электродов, покрывающей поверхность дисплея (ЖК-инджикатора и т. д.) 90–92 %; у резистивных экранов с сенсорной пленкой — 75–85 %). Это достигается за счет того, что сборочные операции проекционно-емкостного экрана после изготовления панели производятся при монтаже сенсорной панели внутри экрана, а не поверх устройства отображения [14–16].

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЕНСОРНОГО ЕМКОСТНОГО ЭКРАНА

Разработанная технология относится к классу толстопленочных методов производства микроэлектронных изделий при помощи бесконтактного и кон-

тактного способов формирования пленок и включает в себя термическую обработку в печах вжигания.

Она может применяться для изготовления емкостных сенсорных экранов для:

- мобильных электронных устройств, где благодаря более низкой технологической себестоимости (в 6–8 раз меньшей, чем традиционная технология на основе оксидов индия и олова) обеспечит конкурентоспособность и будет способствовать дальнейшему продвижению емкостных сенсорных экранов на рынки сбыта;

- стационарных информационных и платежных терминалов, интерактивных киосков, в которых возможно будет использовать преимущества проекционно-емкостной технологии на крупноформатных дисплеях, заменив ими инфракрасные и на ПАВ вследствие сопоставимой с ними конечной стоимости сенсорного экрана;

- бесконтактного ввода информации на расстоянии до 20 мм с распознаванием двух и более прикосновений одновременно, что весьма актуально для интеллектуальных и многофункциональных электронно-вычислительных средств: смартфонов, карманных персональных компьютеров и т. д.

Среди базовых преимуществ предлагаемой технологии следует отметить:

- применение дешевых материалов изготовления (толстопленочные пасты распространенных марок), обладающих высокими характеристиками в плане функциональности и надежности (не такие хрупкие, как материалы ITO);

- технология состоит всего из пяти циклов и заливки полистирола, что обеспечит возможность массового производства и

короткого срока изготовления одного проекционно-емкостного экрана;

- в отличие от технологии ITO, рассмотренной выше, высокотемпературные процессы вжигания материалов формирования сенсорной панели протекают не на подложке дисплея, а на отдельной плате из керамики (при высокой температуре вжигания) или стеклотекстолита (при низких температурах вжигания); в последнем случае процесс осаждения материалов слоев сенсорной панели может производиться при температурах, меньших в 1,5–2 раза, чем в случае технологии ITO.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в результате разработки новой микроэлектронной технологии изготовления емкостных сенсорных экранов были получены следующие характеристики: более прозрачные свойства экрана — свыше 93 % светопропускаемости, чем у других емкостных, и меньшая его толщина за счет использования новых материалов изготовления — толстопленочных паст с разными типами электрической проводимости.

Данная технология позволит обойтись без больших затрат на технологическое оборудование и процессы.

Задействовано минимальное количество навесных компонентов (микросхема контроллера определения координат касания, возможно использование нескольких конденсаторов).

Предлагаемое решение позволяет распознавание контроллером одновременно нескольких прикосновений к экрану, а также имеется функция ввода информации без механического контакта с дисплеем (в отличие от технологии ITO).

ЛИТЕРАТУРА

1. Джеймс Митчелл Кроу. Смертен ли iPhone? // New Scientist Ru. — 2011. — № 1–2. — С. 22–26.
2. Пат. № RU2181389C2 РФ. Способ получения прозрачной электропроводящей пленки на основе оксидов индия и олова. Электронный ресурс. Режим доступа: <http://www.findpatent.ru/patent/218/2181389.html>. Проверено 11.04.2013.
3. Квашин А. А. Принципы работы сенсорных панелей и их поддержка в микроконтроллерах NXP // Новости электроники. — 2008. — № 13. — С. 13.
4. Асмаков С. В. Сенсорная панель для настольного ПК // КомпьютерПресс. — 2013. — № 2. — С. 82–84.
5. Логинов В. Одним касанием? Сравнительное тестирование ультрабуков с сенсорным дисплеем // Мир ПК. — 2013. — № 2. — С. 26.
6. Шляхтина С. Новинки ПО: Windows 8 // КомпьютерПресс. — 2012. — № 12. — С. 4.
7. Gohring N. Samsung, Google Unveil Latest Android OS, Phone. — Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.pcworld.com/article/242128/samsung_google_unveil_latest_android_os_phone.html. Проверено 24.03.2013.
8. Пат. № CN200810142726 КНР. Электронный ресурс. Режим доступа: <http://patent.ipexl.com/C2N/200810142726.html>. Проверено 26.03.2013.
9. Пат. № US20110304568 США. Электронный ресурс. Режим доступа: <http://www.patentstorm.us/applications/20110304568/description.html>. Проверено 27.03.2013.
10. Терентьев Д. С. Замена резистивных сенсорных технологий емкостными в устройствах мобильной связи широкого потребления // Научная сессия НИЯУ МИФИ-2012, 30 января — 4 февраля, Москва, 2012.
11. Информационный портал “[www.the-clu.com](http://the-clu.com)”. Электронный ресурс. Режим доступа: <http://the-clu.com/2013/03/12/10120>. Проверено 26.03.2013.
12. Сайт, посвященный новостям в мировой электронной промышленности. www.migom.by. Режим доступа: http://www.migom.by/news/fujifilm_rabotaet_nad_udeshhevleniem_tachskrinov/. Проверено 27.03.2013.
13. Зимина Т. Ю. Нобелевская премия по физике 2010 года. Новое лицо углерода // Наука и жизнь. — 2010. — № 11. — С. 2–5.
14. Терентьев Д. С., Власов А. И., Токарев С. В. Проекционно-емкостной сенсорный экран для встраиваемых

мобильных систем // Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии. — 2013. — № 1. — С. 16–25.

15. Sony Mobile Communications AB. Floating touch. Электронный ресурс. Режим доступа: <http://developer.sonymobile.com/knowledge-base/technologies/floating-touch/>. Проверено 28.03.2013.
16. Беседина К. Н., Власов А. И., Токарев С. В. и др. Перспективы создания средств восприятия и преобразования на основе фотонных кристаллов // Датчики и системы. — 2011. — № 7. — С. 69–78.

Алексей Анатольевич Демин — аспирант кафедры;

☎ 8-499-263-65-53

E-mail: nanosystems@iu4.ru

Дмитрий Сергеевич Терентьев — магистрант кафедры;

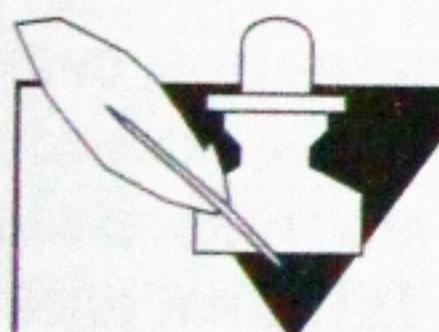
☎ 8-499-263-65-53

E-mail: nanosystems@iu4.ru

Вадим Анатольевич Шахнов — д-р техн. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, зав. кафедрой.

☎ 8-499-263-65-52

E-mail: shakhnov@iu4.bmstu.ru



Вниманию авторов!

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

Статья высылается по e-mail в электронной форме или по почте в одном экземпляре на бумаге (в данном случае обязательно должна быть приложена дискета 3,5 дюйма или CD с текстом, идентичным напечатанному тексту).

Наличие аннотации и ключевых слов к статье обязательно.

Желательно наличие названия статьи, аннотации, ключевых слов и ФИО авторов на английском языке.

Объем статьи, исключая обзорные, не должен превышать 10 страниц текста. Текст печатается через 1,5 интервала с одной стороны бумаги формата А4, страницы нумеруются.

Требования к статье в электронной форме:

- редактор не ниже Word 97;
- печатная полоса 16,5 × 25 см;
- шрифт Times New Roman, 12 пт;
- текст не должен иметь колонок, разделов и т. д.

Рисунки должны иметь формат, совместимый с операционной системой Windows (Рисунок Microsoft Word, редакторы CorelDraw, Photoshop, Illustrator и т. п.).

Все буквенные обозначения, приведенные в формулах и на рисунках, необходимо пояснить в основном или подрисуночном текстах (недопустимы повторные обозначения в подрисуночных подписях и в тексте). Нумеровать следует только те формулы и уравнения, на которые есть ссылка в последующем изложении. Не следует перегружать статью математическими выкладками, не необходимыми для понимания статьи.

Растровые изображения должны быть предельно четкими с разрешением не менее 300 dpi.

Список использованной литературы (только органически связанный со статьей) составляется в порядке цитирования и дается в конце статьи. В тексте ссылки на литературу отмечаются порядковыми номерами в квадратных скобках.

В конце статьи следует обязательно указать полностью имя, отчество и фамилию авторов, ученые степени и звания, должность, место работы, контактный телефон, электронные адреса.